



Lötzinn bleifrei, ø 1,5 mm, 500 g

- Flussmittelgefüllter Lötendraht für das Löten von Drähten
- Homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
- Reduziertes Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders
- und den Schutz des Werkstücks
- Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
- Geeignet für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen im maschinellen und im Handlötbereich

Zusammensetzung

| | |
|--------------------|--------|
| Silber: | 0,3 % |
| Kupfer: | 0,7 % |
| Zinn: | 99 % |
| Flussmittelanteil: | 2,5 % |
| Schmelzpunkt | 217° C |

Solder Lead-Free, ø 1.5 mm, 500 g

- Flux-filled solder wire for soldering wires
- Homogeneous wetting of the solder joint thanks to the rosin flux core
- Reduced spattering for increased user safety and protection of the workpiece
- Halogen-free and with low smoke emission
- Suitable for soft soldering at low temperatures in the automated and hand soldering area

Composition

| | |
|----------------|--------|
| Silver: | 0.3 % |
| Copper: | 0.7 % |
| Tin: | 99 % |
| Flux content: | 2.5 % |
| Melting point: | 217° C |

Änderungen

| Änderungen | | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|--|------|--------|------------|---------------------------|--|
| Datum | Name | gez.: | 30.05.2025 | LZ 1.5 500g - bleifrei LC |  1/1 |
| | | gepr.: | 30.05.2025 | | |
| | | Norm: | | | |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | Zeichnungs-Nr.: | von |
| | | | | 40849 | |